

智連未來 AI 高速通訊整合研討會

EIC/PIC 通訊測試技術及解決方案

3/20



線上報名

隨著 AI 邁向實體應用，伺服器架構正面臨前所未有的挑戰。從邊緣端 Wi-Fi 8 無線接入 到資料中心 800G / 1.6T 高速光電轉換，每一環節的訊號完整性都直接影響 AI 算力的表現。筑波科技深耕無線通訊測試領域，針對 無線寬頻、光通高速、系統整合 提供多元化方案。本次活動特邀 Yole 產業分析專家與 NXP 技術專家現身說法，分享最前瞻的市場趨勢與技術應用。誠邀您共襄盛舉，串聯無線與光電，共築高效 AI 新基建！內容精彩，錯過不再。

時間	題目	講師
13:00 – 13:30	報到與交流 Registration & Networking	
13:30 – 13:40	歡迎致詞 Opening Remarks	Mark Tsai Marketing Director, ACE
13:40 – 14:10	Empower the AI Era Technology Evolution	Gary Huang VP, Yole Group
14:10 – 14:30	高速光子整合時代：PIC / CPO 測試創新方案	Gary Wu Technical Manager, ACE
14:30 – 15:00	Combining UWB Range and Radar Capabilities for Advanced IoT Applications.	Jim Chen Sr. FAE, NXP Semiconductors
15:00 – 15:20	茶歇與展示參觀交流 Coffee Break & Demo Showcase	
15:20 – 15:50	《毫米波：AI 時代 EIC 測試的新邊界》 mmWave: The New Frontier of EIC Testing in the AI Era	Katherine Lee Sales Director, ACE
15:50 – 16:10	WiFi-8 高穩定性邁向工控新世代	Eden Chao Technical Manager, ACE
16:10 – 16:20	Q&A	



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co., Ltd.



2026-03-20 (五) 13:00 – 16:20

新竹縣竹北市生醫二路66號 1F (筑波醫電大樓 諾貝爾講堂)

03-5500909 #3800 / 3801 蔡小姐 service@acesolution.com.tw

https://register.acesolution.com.tw/20260320_EICPIC_Seminar